

香农芯创科技股份有限公司 关于子公司资产抵押及质押的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、子公司资产抵押及质押审议情况概述

香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年3月27日、4月7日召开第五届董事会第十八次（临时）会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于调整2026年度日常性关联交易资产抵押及质押额度的议案》，同意公司及子公司在不超过4.5亿美元（或等值人民币及其他外币，下同）的额度内为日常性关联交易事项提供资产抵押/质押担保等措施，有效期为股东会通过之日起至2026年12月31日止，在有效期内上述额度可循环使用，任一时点资产抵押/质押余额不超过4.5亿美元。详见公司于2025年3月27日、4月7日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2026年度日常性关联交易资产抵押及质押额度的公告》（公告编号：2026-023）、《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-025）。

二、子公司资产抵押及质押情况概述

1、近日，公司控股孙公司香港海普存储科技有限公司（以下简称“香港海普”）与无锡市欣珩科技有限公司（以下简称“无锡欣珩”）签署《最高额动产质押合同》（以下简称“《最高额动产质押合同》”），香港海普为其日常性关联交易提供1亿美元的最高限额动产质押。

2、近日，香港海普与无锡市欣旻贸易有限公司（以下简称“无锡欣旻”）签署《最高额浮动抵押合同》（以下简称“《最高额浮动抵押合同一》”），香港海普为其日常性关联交易提供1亿美元的最高限额动产抵押。香港海普与无锡市欣联科技有限公司（以下简称“无锡欣联”）签署《最高额浮动抵押合同》（以下简称“《最高额浮动抵押合同二》”，与《最高额浮动抵押合同一》统称为“《最高额浮

动抵押合同》”），香港海普为其日常性关联交易提供 1 亿美元的最高限额动产抵押。

3、近日，香港海普与无锡欣珩、无锡欣昶、无锡欣联以及仓储监管方深圳越海全球供应链股份有限公司签署《五方监管协议》。根据《五方监管协议》约定，《最高额动产质押合同》、《最高额浮动抵押合同》项下，香港海普对无锡欣珩、无锡欣昶、无锡欣联所质押及抵押的担保货物最高额合计不超过 1 亿美元。

香港海普本次提供资产质押、抵押事项在公司 2026 年第一次临时股东会授权范围内，同时香港海普已就本次抵押、资产质押事项履行了其内部审议程序。

三、相关协议主要内容

（一）《最高额动产质押合同》主要内容

1、主债务人、出质人：香港海普

债权人、质权人：无锡欣珩

2、担保金额：债权最高限额为壹亿美元

3、担保范围：主债权、利息(逾期利息)、违约金、损害赔偿金等主合同中约定的全部债权，以及甲方为实现债权和担保权利所发生的费用(包括但不限于诉讼费或仲裁费、律师费、差旅费、保全费、执行费、公告费、监管费、仓储费、运输物流费用、报关费、保险费、评估费、拍卖费、保管费、鉴定费等)。

4、担保期限：债务履行期满之日起三年

（二）《最高额浮动抵押合同一》主要内容

1、主债务人、抵押人：香港海普

债权人、抵押权人：无锡欣昶

2、担保金额：债权最高限额为壹亿美元

3、担保范围：主债权、利息(逾期利息)、违约金、损害赔偿金等主合同中约定的全部债权，以及甲方为实现债权和担保权利所发生的费用(包括但不限于诉讼费或仲裁费、律师费、差旅费、保全费、执行费、公告费、监管费、仓储费、运输物流费用、报关费、保险费、评估费、拍卖费、保管费、鉴定费等)。

4、担保期限：债务履行期满之日起三年

（三）《最高额浮动抵押合同二》主要内容

1、主债务人、抵押人：香港海普

债权人、抵押权人：无锡欣联

2、担保金额：债权最高限额为壹亿美元

3、担保范围：主债权、利息(逾期利息)、违约金、损害赔偿金等主合同中约定的全部债权，以及甲方为实现债权和担保权利所发生的费用(包括但不限于诉讼费或仲裁费、律师费、差旅费、保全费、执行费、公告费、监管费、仓储费、运输物流费用、报关费、保险费、评估费、拍卖费、保管费、鉴定费等)。

4、担保期限：债务履行期满之日起三年

(四)《五方监管协议》主要内容

1、甲方1(债权人、质权人)：无锡欣珩

甲方2(债权人、抵押权人)：无锡欣昉

甲方3(债权人、抵押权人)：无锡欣联

乙方：(主债务人、抵押人)：香港海普

2、根据相关合同或协议约定的乙方对甲方1、甲方2、甲方3所质押及抵押的担保货物最高额为【壹亿美元(\$100,000,000.00)】。

四、备查文件

1、《最高额动产质押合同》；

2、《最高额浮动抵押合同一》；

3、《最高额浮动抵押合同二》；

4、《五方监管协议》；

5、香港海普内部决策文件。

特此公告。

香农芯创科技股份有限公司董事会

2026年4月9日